

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	オムロン松阪株式会社 資材調達グループ
資本金	30,000 万円
従業員	350 名
事業内容(扱い製品)	医療機器器具製造
担当部署	資材調達グループ
アライアンス(又は調達)分野	資材部品
アライアンス(又は調達品)の概要	医療モニター、血圧計、ネプライザ等の部品およびモジュール
条件等	
自社サイト	http://www.matsusaka.omron.co.jp/
調達サイト	
求める技術概要・得意分野	得意分野 成型、板金

技術アライアンス情報 その他調達項目								
=今すぐ求めている =将来的に求めている =検討できる x =求めている								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機	x	イ) 自動検査装置	x	ウ) 治工具	x	イ) その他()	
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型		イ) プレス		ウ) ダイカスト	x	イ) その他()	
3. 機械加工	ア) MC加工		イ) NC旋盤		ウ) 手動式機械加工		イ) その他()	
材 料								
4. 板金	ア) 大型	x	イ) 中型	x	ウ) 小物		イ) 精密板金	
材 料								
5. 製缶	ア) 大型	x	イ) 中型以下	x	ウ) 精密製缶	x	イ) 厚さ()mm以上	x
材 料								
6. 鍛造								
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄	x	イ) アルミ合金	x	ウ) 銅合金	x	イ) その他()	
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金	x	イ) 亜鉛・同合金	x	ウ) 銅合金	x	イ) その他()	
8. 表面処理	ア) メッキ		イ) 塗装		ウ) 熱処理	x	イ) その他()	
9. 成型	ア) 熱可塑性		イ) 熱硬化性	x	ウ) その他()			
10. 樹脂機械加工								
11. 電子・電機	ア) 基板実装		イ) 盤組立	x	ウ) 機器組立		イ) その他()	
12. 木型・木工								
13. ソフト設計	ア) 組込系システム	x	イ) データ処理	x	ウ) IT通信	x	イ) コンテンツ系	x
14. 試作加工	ア) 設計含む	x	イ) 部品加工	x	ウ) 機器組立	x	イ) その他()	
15. 商品設計	ア) 機械技術	x	イ) 電子技術	x	ウ) 光学	x	イ) その他()	
希望項目	高精度 短納期 安さ							
その他 具体的にご記入ください								